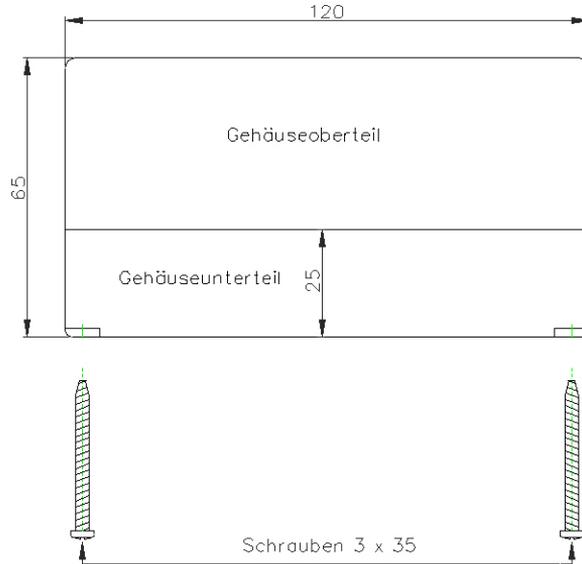


Gehäuseunterteil und Oberteil schwarz mit innenliegenden Befestigungsmöglichkeiten für Platinen im Gehäuseoberteil sowie im Gehäuseunterteil.
Befestigung und Komplettansicht auf Blatt 2.

Verwendungsbereich		I[Zul. Abw.]		ID[berfl.]		Maßstab 1:1		IGewicht	
G083 Gehäuse ohne Befestigungsloschen						Werkstoff: Halbzeugl [Reihteil-Nr] [Modell- oder Gesenk-Nr]		Thermoplast	
			Datum	Name		STANDARD-GEHÄUSE hoch G083			
		Bearb.	14.14.15	M.SIMON					
		Gepr.							
		Norm							
						G083			
Zust.	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH					
								Blatt 1 von 2 Blätter	

Gehäuseober und Unterteil werden so miteinander verschraubt.



Verwendungsbereich				Izul. Abw.l		IOberfl.		Maßstab 1:1		IGewicht	
G083 Gehäuse ohne Befestigungslaschen								Werkstoff, Halbzeugl (Reihen-Nr.) Modell- oder Gesenk-Nr)		Thermoplast	
				Bearb.	16.04.15	Name		STANDARD-GEHÄUSE hoch			
				Gepf.		M. SIMON					
				Norm.							
								G083			
Zust.	Anderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH				Ersatz für:		Ersatz durch:	